nextchip　FIA 한국팹리스산업협회 Korea Fabless Industry Association　Telechips

2026 미래내일 일경험 사업 (ESG지원형)

팹리스 점프업 일경험 프로그램 5기 모집



반도체 취업 치트키 만들 사람?
210시간 실무 풀코스로 종결!



운영일정

- 2026. 11. 16 (월) ~ 2026. 12. 23 (수)

신청기간

- 2026. 10. 8 (목) ~ 2026. 11. 8 (일)

모집대상

- 15세 이상 ~ 34세 이하 미취업 청년
  (전기 · 전자 · 반도체 등 전공자 중심)

교육혜택

- 1. 참여 지원금 1인당 최대 **75만원 지급**
  2. 넥스트칩·텔레칩스 **보드 활용 실무 교육**
  3. 프로젝트 발표회를 통한 **수료생 역량 검증**
  4. 팹리스 **기업 탐방 및 현직자 멘토링**
  5. 교육 **수료증 발급**

교육장소

- 픽셀플러스 본사 교육장
  (경기도 성남시 수정구 금토로40번길 30)

신청방법

- 1. QR 코드 스캔
  2. 팹리스 점프업 일경험 프로그램 검색 후 신청

프로그램 내용

일경험 기간	교육 시간	세부 내용
11. 16 ~ 11. 17	12h	오리엔테이션 및 1박 2일 워크샵 (나노팹 투어, 취업 전략 특강 등)
11. 18 ~ 12. 3	90h	텔레칩스 (SBC 보드를 활용한 임베디드 응용 프로젝트) 직무 교육
12. 3 ~ 12. 18	90h	넥스트칩 (SoM 보드를 활용한 AI 객체 인식 시스템 구현) 직무 교육
12. 21 ~ 12. 22	12h	팹리스 기업 탐방 및 현업 실무자 밀착 멘토링
12. 23	6h	프로젝트 발표회 및 수료식

★ 문의 : 031-781-2213　kfia.cyk@k-fabless.org

미래내일 일경험　고용노동부　대한상공회의소